



注1. コンタクト処理  
 接触部：金めっき1.27μm以上  
 ディップ部：金めっき0.05μm  
 全体：ニッケル下地

△										
△				2	コンタクト	りん青銅	8	注1参照		
△	120824	佐藤(佳)	誤記訂正	1	絶縁体	PBT樹脂	1	黒色	UL94V-0	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE	
年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.						
4.5 (2005)	2 / 1	mm (INCH)		製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	モジュージャック8芯ディップタイプ (Rohs対応品)
佐藤(佳)	佐藤(佳)	大嶋	桑名	高橋(健)	製番 PART NO.	MOD-J88DA12A+				